

C25 PROCESOS ELECTROLITICOS O ELECTROFORETICOS; SUS APARATOS [4]**C25F PROCESOS PARA LA ELIMINACION ELECTROLITICA DE MATERIA EN OBJETOS; SUS APARATOS** (tratamiento del agua, agua residual o de alcantarilla por procesos electroquímicos C02F 1/46; protección anódica o catódica C23F) [2]**Nota**

En la presente subclase, salvo indicación en contra, una invención está clasificada en el último lugar apropiado. [2]

| | | | |
|-------------|---|-------------|--|
| 1/00 | Limpieza, desengrasado, decapado o descascarillado por vía electrolítica [2] | 3/12 | . . de materiales semiconductores [2] |
| 1/02 | . Decapado; Descascarillado [2] | 3/14 | . . Localmente [2] |
| 1/04 | . . en solución [2] | 3/16 | . Pulido [2] |
| 1/06 | . . . de hierro o acero [2] | 3/18 | . . de metales ligeros [2] |
| 1/08 | . . . de metales refractarios [2] | 3/20 | . . . de aluminio [2] |
| 1/10 | . . . de actínidos [2] | 3/22 | . . de metales pesados [2] |
| 1/12 | . . en baños fundidos [2] | 3/24 | . . . de hierro o acero [2] |
| 1/14 | . . . de hierro o acero [2] | 3/26 | . . . de metales refractarios [2] |
| 1/16 | . . . de metales refractarios [2] | 3/28 | . . . de actínidos [2] |
| 1/18 | . . . de actínidos [2] | 3/30 | . . de materiales semiconductores [2] |
| 3/00 | Grabado o pulido electrolítico [2] | 5/00 | Levantado electrolítico de capas o revestimientos metálicos [2] |
| 3/02 | . Grabado [2] | 7/00 | Elementos estructurales, de células o sus ensambles para la eliminación electrolítica de materia en objetos (tanto para revestimiento como para eliminación electrolíticos C25D); Operación o servicio [2] |
| 3/04 | . . de metales ligeros [2] | 7/02 | . Regeneración de los baños [2] |
| 3/06 | . . de hierro o acero [2] | | |
| 3/08 | . . de metales refractarios [2] | | |
| 3/10 | . . de actínidos [2] | | |